

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年度网上业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 13 日(星期四)10:00-11:30
- 会议召开地点：上 证 路 演 中 心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可在2021年5月7日(星期五)下午17点前通过电子邮件形式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了公司 2020 年年度报告等相关公告。为加强和投资者的交流，方便投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年度经营状况，公司将以网络互动方式召开 2020 年年度业绩及分红说明会（以下简称“本次说明会”），欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:30 在上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开。

三、公司参加人员

公司董事长袁晋清先生、总经理张初全先生、董事会秘书兼财务总监陈少琳女士等出席本次说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 17 点前通过电子邮件形式（ir@hmtnew.com）向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:30 登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会。。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-7795188

电子邮箱：ir@hmtnew.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日